



平成 30 年 2 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社立花エレクトック
コード番号 8 1 5 9 (東 証 第 1 部)
代 表 者 名 取締役社長 渡邊武雄
問 合 せ 先 執行役員 経営戦略室長 相澤忠範
電 話 (06) 6539-2718

機構改革、新任執行役員、人事異動に関するお知らせ

当社は、下記の通り機構改革、執行役員の異動及び人事異動を行いますので、お知らせいたします。

記

1. 機構改革（平成 30 年 4 月 1 日付）

AI（人工知能）、IoT（モノのインターネット）といった新時代に対応した技術商社としての総合力を高めるため、4月1日付で機構改革を実施する。

【機構改革の要点】

FAシステム事業における営業力、技術力の均一化推進に向け、神戸FAシステム本部、西日本FAシステム本部を新設すると共に、技術力強化に向け名古屋技術部を新設。

半導体デバイス事業においては、近年顧客ニーズが旺盛な外資系半導体の販売組織拡大のため、東京支社に外資半導体デバイス第一本部を新設。

これらにより、全社的に製造現場の生産性向上を実現するためのお客様の課題に対し、より一層きめ細やかなご提案並びにサポートを行ってまいります。

【組織改編の内容】

- ①技術本部に名古屋技術部を新設する。
- ②技術本部の品質管理部を廃止する。
- ③産業メカトロニクス本部に産業メカトロニクス推進部を新設する。
- ④外資半導体デバイス本部を外資半導体デバイス第二本部に改称し、外資半導体デバイス二部及び外資半導体デバイス三部を所属させる。又、同本部に外資半導体デバイス四部を新設、新規開拓プロジェクトを廃止する。
- ⑤MS本部のEMS部をEMS営業部とEMS技術部に分割する。
- ⑥東京支社に外資半導体デバイス第一本部を新設し、外資半導体デバイス一部を所属させる。
- ⑦名古屋FAシステム本部の名古屋FAシステムソリューション部を名古屋FAシステムソリューション一部に改称する。また同本部に名古屋FAシステムソリューション二部を新設する。
- ⑧神戸FAシステム本部を新設する。
- ⑨神戸半導体部を廃止し、半導体デバイス第一本部の半導体一部に組み入れる。
- ⑩西日本FAシステム本部を新設し、九州支店と広島支店を所属させる。

2. 新任執行役員（平成30年4月1日付）

| 新 役 職 名 | 旧 役 職 名 | 氏 名 |
|----------------------|--------------|------------------|
| 執行役員 産業メカトロニクス本部長 | 産業メカトロニクス本部長 | ながやす さとる 永安 悟 |
| 執行役員 技術本部長 | 技術本部長兼情報技術部長 | さの ひろゆき 佐野 博行 |

3. 人事異動（平成30年4月1日付）

〈※印は昇格昇進、○印は組織名称変更〉

| 新 役 職 名 | 旧 役 職 名 | 氏 名 | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|
| F A企画室 F A企画部長 | F A企画室 F A業務部 F A業務課長 | やまね あきひこ 山根 昭彦 | ※ |
| 技術本部制御技術部長 | 技術本部システム開発部システム開発課長 | やまぐち しんじ 山口 真治 | ※ |
| 技術本部システム開発部長兼情報技術部長 | 技術本部システム開発部長 | むかい ひろあき 向井 裕晃 | |
| 技術本部分古屋技術部長 | 技術本部システム開発部技術担当部長 | さとう よしてる 佐藤 芳照 | ※ |
| 機器第一本部長 | 東京支社東京 F Aシステム本部長 | こばやし こうじ 小林 幸司 | |
| 機器第一本部南大阪支店長 | F A企画室 F A企画部長 | しながわ ひろし 品川 博 | |
| 産業メカトロニクス本部産業メカトロニクス推進部長 | 神戸支店神戸 F Aシステム部長 | ひらい よしひさ 平井 嘉久 | |
| 産業デバイスコンポーネント本部長 | 九州支店長 | まえだ ゆきのり 前田 幸徳 | ※ |
| 半導体技術本部半導体技術開発プロジェクトリーダー（部長格） | 半導体技術本部半導体技術開発プロジェクトリーダー（課長格） | こば たかお 古場 貴雄 | ※ |
| 半導体デバイス第一本部半導体一部長 | 神戸支店神戸半導体部長 | しげひさ こうじ 重久 浩二 | |
| 外資半導体デバイス統括 外資半導体デバイス第二本部長 | 外資半導体デバイス本部長兼新規開拓プロジェクトリーダー | こにし けんじ 小西 健司 | |
| 外資半導体デバイス第二本部外資半導体デバイス二部長（東京支社駐在） | 外資半導体デバイス本部外資半導体デバイス二部長（東京支社駐在） | つばおか よしとも 坪岡 賢奉 | ○ |
| 外資半導体デバイス第二本部外資半導体デバイス三部長 | 外資半導体デバイス本部外資半導体デバイス三部長 | つかもと かずたか 塚本 和孝 | ○ |
| 外資半導体デバイス第二本部外資半導体デバイス四部長 | 外資半導体デバイス本部 | しもせ さとし 下瀬 敏 | ※ |

| 新 役 職 名 | 旧 役 職 名 | 氏 名 | |
|---|---|--------------------|---|
| MS本部長兼EMS営業部長 | MS本部長兼EMS部長 | こまつ あきひこ 小松 明彦 | ○ |
| MS本部EMS技術部長 | MS本部EMS部 | まちやま としひこ 待山 俊彦 | ※ |
| 管理本部東京管理部長 | 東京支社半導体デバイス第三本部東京半導体二部 | おおた しん 太田 伸 | ※ |
| 東京支社東京FAシステム本部長 | 機器第一本部長 | やました かずお 山下 和夫 | |
| 東京支社半導体デバイス第三本部東京半導体一部長 | 半導体デバイス第一本部半導体一部長 | おぎはら まさゆき 荻原 正行 | |
| 東京支社半導体デバイス第三本部東京半導体二部長 | 東京支社半導体デバイス第三本部東京半導体一部長 | たまき さとし 玉木 聡 | |
| 東京支社外資半導体デバイス第一本部長 | 外資半導体デバイス本部外資半導体デバイス一部長（東京支社駐在） | やの よしろう 矢野 芳郎 | ※ |
| 東京支社外資半導体デバイス第一本部外資半導体デバイス一部長 | 外資半導体デバイス本部外資半導体デバイス一部マキシム西日本営業課長 | ほそい こうじ 細井 光治 | ※ |
| 名古屋支社名古屋FAシステム本部名古屋FAシステムソリューション一部長 | 名古屋支社名古屋FAシステム本部名古屋FAシステムソリューション部長 | なんもと たかし 南本 隆吏 | ○ |
| 名古屋支社名古屋FAシステム本部名古屋FAシステムソリューション二部長 | 名古屋支社名古屋FAシステム本部名古屋FAシステムソリューション部名古屋FAシステムソリューション課長 | やまもと たかし 山本 隆司 | ※ |
| 神戸FAシステム本部長兼神戸支店長 | 神戸支店長 | いけだ ひろゆき 池田 啓之 | |
| 神戸FAシステム本部神戸FAシステム部長 | 機器第一本部機器一部制御一課長 | ささじま まさはる 篠島 正治 | ※ |
| 神戸FAシステム本部神戸重電システム部長 | 神戸支店神戸重電システム部長 | しらいし まさかず 白石 雅一 | ○ |
| 神戸FAシステム本部姫路支店長 | 姫路支店長 | にしむら まこと 西村 真 | ○ |
| 西日本FAシステム本部長 | 機器第一本部南大阪支店長 | よしだ すすむ 吉田 進 | ※ |
| 西日本FAシステム本部九州支店長 | 九州支店九州FAシステム二課長 | まつくま としき 松隈 俊樹 | ※ |
| TACHIBANA OVERSEAS HOLDINGS LTD. TACHIBANA SALES (SHANGHAI) LTD. General Manager 【TACHIBANA OVERSEAS HOLDINGS LTD. へ出向】 | 半導体デバイス第二本部半導体二部半三課長 | しらげやま たかし 白米山 貴 | ※ |

| 新 役 職 名 | 旧 役 職 名 | 氏 名 |
|--|------------|-----------------|
| TACHIBANA OVERSEAS HOLDINGS LTD. FA Eng.Center General Manager 【TACHIBANA OVERSEAS HOLDINGS LTD. へ出向】 | 技術本部制御技術部長 | くわな いさむ 桑名 勇 |

以 上